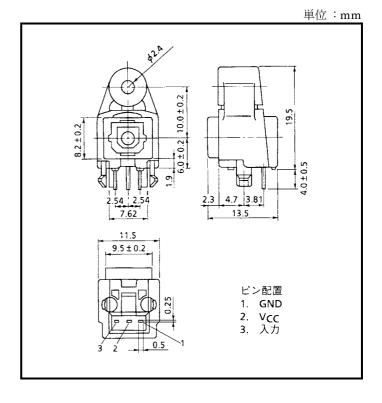
光送信モジュール

TOTX179

○ デジタルオーディオ用光送信モジュール

- **JEITA** 規格 **CP-1201** (デジタルオーディオ インタフェース) 適合
- TTLインタフェース
- 単一5V電源
- LED ドライブに差動回路採用
- パネル取り付け可能



1. 最大定格 (Ta = 25°C)

			項目			記号	定格	単位
保	存 温 度				度	T _{stg}	-40~70	°C
動		作	温度		T _{opr}	-20~70	°C	
電		源 電 圧		V _{CC}	-0.5∼7	V		
入	力 電 圧		V _{IN}	-0.5~V _{CC} +0.5	V			
は	んだ付け温度		T _{sol}	260 (注 1)	°C			

注 1: はんだ付け時間≦10 秒 (リード根元より1 mm 以上)

2. 推奨動作条件

			項	目				記号	最小	標準	最大	単位
電		源	į	電圧				V _{CC}	4.75	5.0	5.25	V
高	レ	ベ	ル	入	カ	電	迁	V _{IH}	2.0	_	V _{CC}	V
低	レ	ベ	ル	入	力	電	圧	V_{IL}	0	_	0.8	V

取り扱い上の注意: この製品に使われている LED の材料として、GaAs 化合物を使用しています。 廃棄・最終処理時には、人体あるいは環境への配慮が必要です。

3. 電気・光学的特性 (Ta = 25°C, V_{CC} = 5V)

項目								記号	条件		最小	標準	最大	単位
伝		送		速			度		NRZ 符号	(注 2)	DC	_	12.8	Mb/s
伝		送 距 離		離		APF (注 3), TORX179 使用時		0.2	-	5	m			
パ	ル	ス	幅	ž	歪	(注	4)	Δtw	入力パルス幅 = 78 ns 繰り返し周期 = 156 ns C _L = 10pF TORX179 使用時		-25	1	25	ns
フ	ァイ	バ	結合	分	ć	出	力	P_{f}		(注 5)	-21	1	-15	dBm
中	心	発	光		波		長	λC			_	650	_	nm
消	費			電		流	I _{CC}			_	15	20	mA	
高	レ ^	・ ル	<i>、</i> 入	カ	Ī	電	圧	V _{IH}			2.0	_	_	V
低	レ ^	・ ル	人 入	カ	Ī	電	圧	V _{IL}			_	_	0.8	V

注 2: 高レベル入力時…光出力 ON、低レベル入力時…光出力 OFF。 デューティサイクル 25~75%で使用。

注 3: プラスチック光ファイバ (970µm コア / 1000µm クラッド)

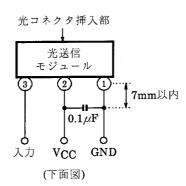
注 4: TOTX179の入力と光受信モジュールの出力の間。

注 5: 基準光コネクタ付き光ファイバを介しての値。ピーク値。

4. 機械的特性 (Ta = 25°C)

		項	目			記号	条件	最小	標準	最大	単位
結		合 力					TOCP172 使用時,初回値	_	_	39.2	N
離		脱 力					TOCP172 使用時,初回値	5.9	_	39.2	N
タ	ツ	プ	部	強	度		2種タッピンねじ M3×8 使用時	58.8	_	98	N⋅cm

5. 接続方法



2

6. 適用光コネクタ付き光ファイバ形名

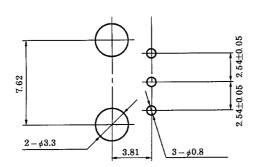
TOCP172- $\square \square B$

7. 端子の取り付け穴 (参考図)

単位 mm

指示なき寸法公差 ±0.1 mm

基板厚:1.6mm



8. 使用上の注意

(1) 最大定格について

最大定格は、この製品を使用する際に超えてはならない限界値であって、複数の定格のどの 1 つの値も超えることができません。最大定格を超えて使用した場合、特性は回復しないこともあり、著しい場合には永久破壊に至る場合もあります。

製品使用の際には、最大定格を超えないようにご注意ください。

(2) 発光素子の寿命について

光モジュールを長期間使用した場合の特性劣化は、ほとんどがファイバ結合光出力 (Pf) の低下が原因といえます。これは、光源として使用している LED の光出力の経時劣化によるものです。LED の光出力低下の原因としては、ウェーハの結晶欠陥に起因するもの、モールド樹脂のストレスに起因するものなどが推定されていますが、詳細は解明されていません。

発光素子の寿命は、素子固有の寿命特性のみならず、動作条件および使用環境によっても大きく影響を受けます。よって、発光素子の選定および動作条件の設定に際しては、事前に寿命特性の確認をされることを推奨します。

また、使用される環境条件によっては、定期的に光量チェックを行うなどのメンテナンスを行うことをお勧め します。

(3) はんだ付けについて

光モジュールはその内部に半導体素子を使用していますが、基本的には光学部品です。はんだ付けを行う場合には、発光面、受光面にフラックスなどが付着しないようにご注意ください。

また、はんだ付け後のフラックス洗浄の際にも同様な注意が必要です。

なお、光モジュールには保護キャップが付属されているものもありますが、これは光モジュールが使用されないときの誤動作を防ぐものであり、防塵・防水機能があるものではありませんので、ご注意ください。

前述のとおり、光モジュールは光学部品のため、基本的にはフラックスの影響が考えられるようなはんだ付け 方法、およびはんだ付け後のフラックス洗浄などはお勧めできません。はんだ付けを行う際には、光モジュールを未実装状態ではんだ付けしたあと基板洗浄を行い、その後光モジュールを手はんだで後付けし、その後の 洗浄は行わないことをお勧めします。

なお、手はんだでの光モジュールの後付けが不可能な場合は、ノンハロゲン系 (塩素フリー) フラックスを使用し、塩素などの残留がないように十分配慮してください。また、無洗浄で使用することもフラックスなどの影響を取り除く一案と考えられます。この場合も十分な信頼性の確認を行うようお願いいたします。

(4) 振動・衝撃について

このモジュールは、ワイヤが樹脂で固定されているプラスチック封じ構造のデバイスです。そのため、振動、 衝撃には比較的強い構造といえますが、実際のセットにおいては、はんだ付け部分や接続部分などに振動、衝撃または応力が加わり、断線に至るケースが散見されます。振動の多い機器では、機構設計に注意が必要です。

3

(5) 補助ピンについて

光送信モジュール TOTX179 は補助ピンにより自立対応機能を持っています。 端子の取り付け穴 (参考図) の条件にて端子の取り付け穴を開けてください。

(6) パネル取り付けについて

光送信モジュール TOTX179 は、2 種のタッピンねじ $M3 \times 8$ を用い、パネルにねじ止めしてご使用ください。

(7) 溶剤の使用について

フラックス洗浄などで溶剤を使用される場合、強酸、強アルカリの溶剤のご使用はおやめください。 また、光コネクタ挿入部には溶剤を入れないようにしてください。もし、挿入部に溶剤が入った場合には、綿 棒などで拭き取ってください。

(8) 光送信モジュールの保護キャップについて 光送信モジュール TOTX179 を使用しないときは、保護キャップを付けてください。

(9) 電源電圧について

電源電圧は、標準動作条件 ($V_{CC} = 5 \pm 0.25 \text{ V}$) 内でご使用ください。また、電源電圧が瞬時においても最大 定格値の 7 V を超えないようにしてください。

(10) 入力電圧について

送信側の入力に最大定格値 ($V_{CC} + 0.5 V$) 以上の電圧が加わると、内部 IC の劣化や破壊が生じることがあります。サージなどで過大な電圧が入力に加わる可能性がある場合は、入力に保護回路を入れてください。

(11) はんだ付け条件

はんだ付けは、260℃以下の温度で10秒以内に行ってください。

(12) 廃棄上の注意

デバイスおよび包装材の廃棄については、環境問題上、排出事業者自らが適正に処理することを法律で規制されています。規制を遵守されるようにしてください。

なお、モジュールには LED の材料として GaAs 化合物が使用されています。廃棄・最終処理時には人体、環境への配慮が必要です。

(13) 用途に関する注意事項

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に半導体製品は誤動作したり、故障することがあります。当社半導体製品をご使用頂く場合は、半導体製品の誤動作や故障により、他人の生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置の安全設計を行うことをお願いします。

なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用頂くとともに、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご活用ください。

4

当社半導体製品取り扱い上のお願い

000629TAC

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器 (コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用 ロボット、家電機器など) に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や 誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器 (原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、 交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など) にこれらの製品を使用すること (以下"特定用途"とい う) は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用 することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品の材料には、GaAs (ガリウムひ素) が使われています。その粉末や蒸気は人体に対し危険ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。また、製品を廃棄する場合は法規に従い、一般産業廃棄物や家庭用ゴミとは混ぜないでください。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作·応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。